

第6回 高等教育機関向け

# 教育支援セミナー

～学修成果の可視化と I R を活用した  
学生支援事例紹介～

日時

2015年

6月18日 木

受付 13:30～

14:00～16:50

申し込み締切り：6月15日

会場

東日本電信電話株式会社 NTT 大通 4 丁目ビル 8F 会議室 A  
〒060-0004 札幌市中央区北 1 条西 4 丁目

ご講演

大阪電気通信大学

ご講演者 大学事務局 次長 早野 秀樹 様

講演タイトル 「双方向型修学情報統合データベースによる学生支援」

講演概要 大阪電気通信大学では、2014年4月からシラバス内に学習効果の評価観点として5つの視点で身についた力を評価する項目を設け、その評価観点を活用した学生支援を実施してきました。本講演では、双方向型修学情報統合データベースを用いた教職員と学生による PDCA サイクルの実践例について紹介します。



ソリューションご紹介

東日本電信電話株式会社

「証明書発行ソリューション」等 高等教育向けソリューションのご紹介  
クラウドサービスを通じて、各学校様における各種証明書をコンビニエンスストアで発行・取得できる「Biz ひかり クラウドコミュニティ大学証明書発行サービス」をはじめとした高等教育機関向けソリューションをご紹介します。

株式会社 SIGEL

「修学支援パッケージプロダクト SIPS シリーズ ご紹介」

学生の修学を IT 面で支援する「SIPS シリーズ」は全国 80 校を超える大学様に導入実績がございます。当日はタブレットを使った出席管理ソリューションやルーブリック評価を活用したポートフォリオシステムなどを実際の操作画面をご覧いただきながら、ご紹介させていただく予定です。



# 第6回 教育支援セミナー

## プログラム

13:30 - 14:00	受付
14:00 - 14:10	開会
14:10 - 15:10	大阪電気通信大学様による事例ご紹介 「双方向型修学情報統合データベースによる学生支援」 大学事務局 次長 早野 秀樹 様
15:10 - 15:20	休憩
15:20 - 16:00	東日本電信電話株式会社 大学様向けソリューションご紹介 「Bizひかり クラウドコミュニティ大学証明書発行サービス」など
16:00 - 16:40	株式会社 SIGEL 大学様向けソリューション紹介 「修学支援パッケージプロダクト SIPS シリーズ」のご紹介
16:40 - 16:50	閉会
17:00 - 18:30	発表校を囲んでの情報交換会（会費制）

※ 都合により、プログラムは予告なく変更となる場合がございますので予めご了承下さい。

## お申込み

期限：6月15日（月） 定員：20名  
下記 URL の申込み専用フォームよりお申込みください。

<https://account.univ-products.jp/sigel/entry/>

## アクセス

- NTT 東日本 大通り4目ビル 8F 会議室 A
- 札幌市中央区北1条西4丁目  
入り口（玄関）は、北1条通り側（ビル北側）となります。  
（札幌グランドホテルの向かい側です）

